|  |
| --- |
| ※申込締切　2019年3月5日（火）まで |

飛島建設株式会社技術研究所内　木材活用地盤対策研究会事務局　宛

（E-mail: office@mokuchiken.com,　 FAX 04-7198-7586）

お問合せ：メールまたはお電話で

<TEL:0471-98-7559> 担当 目黒

木材活用地盤対策研究会設立5周年記念

地盤改良と地球温暖化緩和を同時に実現する

「丸太打設による地盤対策工法（LP-LiC工法，LP-SoC工法)」

ワークショップ

日時：2019年3月12日（火）13:00～18:00（意見交換会：18:10～19:30）

場所：東京大学弥生講堂　会議室

（東京都文京区弥生1-1-1 東京大学農学部内 東大前駅より徒歩5分）

参加申込用紙

御名前：

御所属：

御住所：〒

TEL:

FAX:

E-mail:

意見交換会（18:10～19:30）、いずれかに○をご記入下さい。

|  |  |
| --- | --- |
| 意見交換会  （参加費2,000円） | 参加　　　・　　　不参加 |
|  |

（参加費は当日、会場で申し受けます）

メモ（連絡事項がございましたらご記入下さい）

※お手数ですが，お一人様一枚ずつご使用下さい。